**科技部產學研發聯盟合作計畫**

**計畫說明會**

**【會議舉辦目的】**

科技部因應國家科技、經濟與產業發展之迫切需求，鼓勵國內產業界與學術界組成產學研發聯盟，透過創新的產學合作模式，引導產業界及學術界結合研發能量，共同規劃未來關鍵研究主題，促進產學共同投入產業前瞻技術研究，並協助產學界共同培育高階研發領導人才。

為此，106年科技部公開徵求各大學院校及研究機構，與國內半導體領域產學研發聯盟合作，申請「產學研發聯盟合作計畫」，以協助確保及提升我國半導體產業的國際領先地位與競爭實力。

本計畫已於106年1月3日公告並受理申請，收件截止日期為3月31日，特此規劃舉辦北部、南部計畫說明會各乙場，與相關申請人詳細說明計畫申請方式及審查重點。

**【參加對象】** 不限學校教員或廠商代表，免費報名參加。

**【會議日期及地點】**

**◎北部場：106年2月23日(四) 14:00~15:30**

科技部-科技大樓2樓第12會議室(台北市大安區和平東路二段106號)

**◎南部場：106年3月3日(五) 14:00~15:30**

成功大學光復校區國際會議廳第三演講室(台南市東區大學路1號)

**【會議聯絡人】**

張文馨小姐 <TEL:(02)2737-7008、E-mail：wxzhang@narlabs.org.tw>

**【主辦、執行單位】**

主辦單位：科技部產學及園區業務司

執行單位：國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

**◎ 報名方式:**

採網站報名方式: <https://goo.gl/nTDRUl> (北部場) 、<https://goo.gl/wnF5LV>(南部場)

(主辦單位保留報名席次決定權)

報名時間:各場次人數額滿或會議舉辦日前一天即停止接受報名。

* **QRcode:**

****

(北部場) (南部場)

**科技部106年度產學研發聯盟合作計畫**

**計畫說明會議程**

北部場次會議時間：106年2月23日(星期四) 下午2時

會議地點：科技部-科技大樓2樓第12會議室

(台北市大安區和平東路二段106號)

|  |  |
| --- | --- |
| **時間** | **議程內容** |
| 13:30-14:00 | 報到與交流 |
| 14:00-14:05 | 致詞 |
| 14:05-14:30 | 計畫內容說明 |
| 14:30-15:30 | Q&A |



**科技部106年度產學研發聯盟合作計畫**

**計畫說明會議程**

南部場次會議時間：106年3月3日(星期五)下午2時

會 會議地點：成功大學光復校區國際會議廳B1第三演講室

(台南市東區大學路1號)

|  |  |
| --- | --- |
| **時間** | **議程內容** |
| 13:30-14:00 | 報到與交流 |
| 14:00-14:05 | 致詞 |
| 14:05-14:30 | 計畫內容說明 |
| 14:30-15:30 | Q&A |



國際會議廳第三演講室